

SICK Vision team R&Dインターンシッププログラム 公募のお知らせ(画像処理分野)

- センサー技術の最前線にいるSICKのビジョンチームではビジョンシステムを構成する、高速3Dビジョンセンサー/高精細画像処理/ロボット/AI/エッジコンピューティングなどの分野で、学生向けのインターンシッププログラムを実施しています。
- 本プログラムでは、実用化に向けた研究開発テーマが与えられます。ビジョンエキスパートがメンターとなり、数か月から1年間、またはそれ以上にわたり研究開発に携わっていただけます。





特長

- 希少な中長期の研究開発型インターンシップ
- 最先端のセンサーに囲まれながら働ける
- 卒論・修論・D論に沿ったテーマ設定が可能(テーマによる)
- 開発した技術や、携わった技術が製品化になる可能性あり
- 新卒・中途社員、大・中・小企業・研究所, 日系・外資系企業出身、修士号・博士号取得者など様々なバックグラウンドを持った社会人と働ける

待遇

期間: 応相談、学年、講義日程、経験など踏まえて相談

募集人数: 若干名

応募資格: 大学生・大学院生(修士課程・博士課程)、画像処理とモノづくりに興味または経験がある方
研究開発に意欲ある方を募集します

働き方: 大学/大学院の講義を避け、自由に働く日・日数・時間を決められる

給与(時給): 学部生\1,200 大学院生\1,500

労働者災害補償保険加入、傷害保険加入

交通費支給(上限あり)

テレワーク可能

勤務地: 東京本社(中野坂上)

学会・論文発表を奨励・支援



インターンシップ実績

2020年度：学部生 3名

2021年度：学部生 2名（内1名入社）

2022年度：学部生 1名

2023年度：学部生 1名 大学院生2名

- 国内学会発表：2020年度学生 電気学会
- 国際会議発表：2021年度学生 JSST2023

我々と一緒に、研究開発しませんか？



最先端センサ



フリースペース・フリーコーヒー



ロボットラボ



ビジョンラボ